



Tagesordnung

- Thema: **40. Treffen des Industrie-Arbeitskreises** Rechtskonformes Umweltmanagement in der Elektronikindustrie: Umsetzung von RoHS, REACh, ErP, WEEE und weiteren Umwelanforderungen
- Datum: **Dienstag, den 08. März 2017, 10:00 Uhr**
- Ort: **Fraunhofer IZM**
Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 17, Raum 060a/b, 13355 Berlin
- Teilnehmer: Arbeitskreismitglieder, Referenten

Agenda

ab 9:30 Uhr
Anmeldung und Kaffee

10:00 Uhr
Neues aus der Gesetzgebung, u.a. Überarbeitung der ErP-Ökodesign-Anforderungen an Computer
Nils Nissen, Fraunhofer IZM

10:20 Uhr
WEEE-Registrierung in der EU: Überblick über länderspezifische Besonderheiten
Elizabeth Rueda Roman, Bitkom Servicegesellschaft

11:00 Uhr
Das neue Verpackungsgesetz in Deutschland und die Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie in anderen Ländern: Überblick und Relevanz für die Elektronikbranche
Georg Schmidt, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland

11:40
Faires Zinn
Marco Dörr, STANNOL
Oliver Sendelbach, Unternehmensberater und Mitglied FairLötet e.V.

12:20
Mittagessen

13:10
**Relevanz von RoHS, REACH und
Materialdatenanforderungen für Displays**
Stefan Mollin, Merck

13:50
**Transparenz in der Lieferkette: Umgang mit
Materialdatenanforderungen für REACH und EPEAT**
Christina Bocher, DEKRA

14:30
**Energieeffizienz in der Elektronikfertigung:
Kältenutzungskonzept für die Bestückung**
Michael Zotter, SVI Austria

15:10
Kaffeepause

15:30
**Batterie-Recycling: Stand der Technik und
Anpassungsbedarf der Batterie-RL**
Reiner Weyhe, Accurec

16:10
**Obsolescence Programmée - Geplante Obsoleszenz als
Straftatbestand im französischen Recht**
Anton Berwald, Deloitte

16:50 Uhr
Abschließende Diskussion

17:00 Uhr
Ende der Veranstaltung